

Proiect TIE/TCRME

Temă de proiectare

Utilizând metode CAE-CAD-CAM, să se proiecteze tehnologic un modul electronic în conformitate cu schema electrică atașată temei de proiectare.

Conţinut general al proiectului TIE/TCRME (al unui proiect CAD de dezvoltare a modulelor electronice)

- 1. Copertă/prima pagină: titlu proiect, student, coordonator, universitate, facultate, department, an universitar de studiu, dată de predare;
- 2. Începând cu pagina a doua: date iniţiale de proiectare, schemă electrică iniţială (prezentată, eventual, şi la început şi la sfârşit, ca anexă 1), specificaţii şi valori pentru proiect (prezentate, eventual, şi la început şi la sfârşit, ca anexă 2), alte informaţii primare legate de proiect;

3. Conţinut tehnic/ştiinţific al proiectului;

- 4. Concluzii;
- 5. Bibliografie & webografie;
- 6. Anexe.

3. Conţinut tehnic/ştiinţific al proiectului

1. Projectare schemă electrică – SCM/SCH

- 1.1 Descriere a funcţionării schemei proiectate;
- 1.2 Schemă electrică tipărită în format A4, plasată în cadrul unui format standard de proiectare, având datele studentului/studenților în cadrul indicatorului;
- 1.3 Raport de postprocesare "Design Rules Check" (DRC);
- 1.4 Raport de postprocesare "Cross Reference" (CR);
- 1.5 Raport de postprocesare "Bill of materials" (BOM);
- 1.6 Raport de postprocesare "Wirelist" (WR);
- 1.7 Prezentarea corelației dintre anexa 1 şi proiectul CAD generat (cu marker colorat) între o copie a proiectului CAD (sau a raportului "wirelist") şi o copie a schemei iniţiale din anexa 1 (la validare, se vor tăia interconectările şi se vor încercui componentele).

2. Proiectare circuit imprimat (layout) - PCB

- 2.1 Layout-ul va fi generat folosindu-se numai două straturi electrice (layer-e): cele externe, "top" şi "bottom".
- 2.2 Toate componentele vor fi plasate pe faţa superioară a plăcii ("top").
- 2.3 Lăţime trasee de semnal: * (a se vedea anexa 2).
- 2.4 Lăţime trasee de masă/alimentare: * (a se vedea <u>anexa 2</u>). În cazul în care este posibil, pentru structura de masă va fi generat un plan parţial pe layer-ul "bottom".
- 2.5 Spaţiere în toate cazurile: * (a se vedea anexa 2).
- 2.6 Layer-ele electrice şi neelectrice importante vor fi tipărite în format A4 la scară 1:1 sau 2:1 (în conformitate cu cele specificate la punctul 1.2, prezentând suplimentar numele layer-ului, rotaţia, scara, revizia etc.), astfel:

• layer-e electrice: 2.6.1 "top";

2.6.2 "bottom";

• layer-e neelectrice: 2.6.3 "solder mask" pentru ambele fețe ale plăcii;

2.6.4 "silk screen top";

2.6.5 "assembly drawing top".

2.7 Layer-ele "top" (2.7.1), "bottom" (2.7.2), "solder mask" pentru ambele fețe (2.7.3), "silk screen top" (2.7.4) și "board outline" (2.7.5) vor fi generate sub formă de fișiere Gerber.

3. Proiectare mecanică - MECH

- 3.1 Placa de circuit imprimat va avea forma şi dimensiunile din <u>anexa 2</u>, cu conectorul (conectoarele) plasate la margine.
- 3.2 Găurile de prindere a modulului PCB în carcasă vor fi nemetalizate, de 3,2 mm în diametru, plasate în conformitate cu specificațiile din <u>anexa 2</u>.
- 3.3 Un nou layer neelectric va fi generat şi tipărit (în conformitate cu punctele 1.2 și 2.6). Numele său va fi "Fabrication", iar layer-ul va conţine conturul plăcii, desenul de găurire ("drill drawing") și tabelul de găurire ("drill chart/table", "drill legend"), o secţiune transversală prin circuitul imprimat proiectat ("layer stack-up") şi informaţiile mecanice necesare pentru fabricaţia PCB.
- 3.4 Se va genera fisierul de găurire în format N.C. Drill (Excellon) pentru proiectul PCB.

Specificaţii şi valori pentru proiect (anexa 2)

Echipa	2.3	2.4	2.5	3.1, 3.2: forma și dimensiunile plăcii [mm]
-	[mm]	[mm]	[mm]	& info cu privire la găurile de prindere (g.p.)
1	0,2	1,2	0,40	Dreptunghi, 70x50, cu 3 g.p. în 3 colţuri, plasate la 2 M distanţă de colţuri*
2	0,3	1,1	0,35	Dreptunghi, 70x55, cu 4 g.p. în cele 4 colţuri, plasate la 1,5 M distanţă de colţuri*
3	0,4	1,0	0,25	Dreptunghi, 70x60, cu 2 g.p. în 2 colţuri pe diagonală, plasate la 1,5 M distanţă de colţuri*
4	0,5	0,9	0,40	Pătrat, 65x65, cu 4 g.p. în cele 4 colţuri, plasate la 2 M distanţă de colţuri*
5	0,2	1,2	0,35	Pătrat, 50x50, cu 2 g.p. în 2 colţuri pe diagonală, plasate la 2 M distanţă de colţuri*
6	0,3	1,1	0,25	Pătrat, 60x60, cu 3 g.p. în 3 colţuri, plasate la 1,5 M distanţă de colţuri*
7	0,4	1,0	0,40	Dreptunghi, 65x55, cu 4 g.p. în cele 4 colţuri, plasate la 1,5 M distanţă de colţuri*
8	0,5	0,9	0,35	Dreptunghi, 75x45, cu 3 g.p. în 3 colţuri, plasate la 2 M distanţă de colţuri*
9	0,2	1,2	0,25	Dreptunghi, 70x55, cu 2 g.p. în 2 colţuri pe diagonală, plasate la 2 M distanţă de colţuri*
10	0,3	1,1	0,40	Pătrat, 70x70, cu 3 g.p. în 3 colţuri, plasate la 2 M distanţă de colţuri*
11	0,4	1,0	0,35	Pătrat, 55x55, cu 4 g.p. în cele 4 colţuri, plasate la 1,5 M distanţă de colţuri*
12	0,5	0,9	0,25	Pătrat, 65x65, cu 2 g.p. în 2 colţuri pe diagonală, plasate la 1,5 M distanţă de colţuri*
13	0,2	1,1	0,40	Dreptunghi, 75x45, cu 2 g.p. în 2 colţuri pe diagonală, plasate la 2 M distanţă de colţuri*
14	0,25	1,2	0,35	Dreptunghi, 75x60, cu 4 g.p. în colţuri, plasate la 2 M distanţă de colţuri*
15	0,35	1,0	0,3	Pătrat, 75X75, cu 3 g.p. în 3 colţuri, plasate la 1,5 M distanţă de colţuri*

^{* &}lt;u>OBS</u>: Distanţa faţă de colţ (de fapt, orice distanţă în electronică) se calculează pe principiul "centru la centru"; deci, în acest caz, "colţ la centrul găurii de prindere".